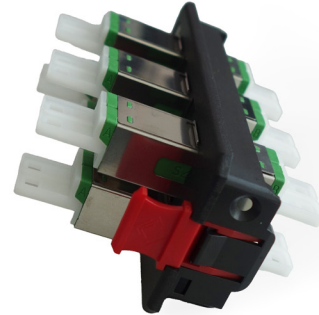
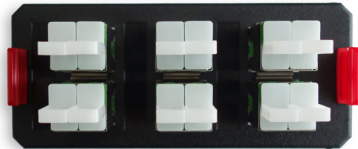


MD-DCS BO módulo, 6x LSH/APC, OS2

para paneles modulares MD-DCS



Descripción

Placa frontal de policarbonato (PC) con adaptadores.

Impresión de aplicaciones

Los módulos MD-DCS MTP® son adecuados para todas las aplicaciones de alta densidad y alto rendimiento con señales dúplex, especialmente en el entorno de los centros de datos.

Tienen una aplicación modular en las ranuras de los paneles modulares MD-DCS (19"/1U) en los que se pueden insertar por la parte delantera.

Se utilizan para aceptar cables troncales LSH/APC premontados.

Con estos módulos se consiguen densidades de empaquetamiento de hasta 48 fibras en 1U.

Propiedades generales

Capacidad de aceptación	12 fibras
System	MD-DCS
Totalmente Equipado	sí

Propiedades mecánicas

Adaptador, parte delantera	6 x LSH-C/APC, verde
Adapter material, front side	Polimérico
Protección contra el polvo, frontal	sí
Protección láser, frontal	no
Protección contra polvo/láser, frontal	Tapón antipolvo
Material de la manga, parte delantera	Circona (ZrO ₂)

Alcance de la entrega

Placa frontal Snap-In, equipada con 6 adaptadores LSH/APC con casquillos cerámicos en la parte frontal.

Estándares

Norma LC (IEC)	IEC 61754-20
----------------	--------------

Nota

Estos módulos se pueden utilizar en combinación con pigtails y los paneles de empalme MD-DCS para realizar empalmes.

Versiones

Número de material	Prodotto	Peso [kg]	Unidad de embalaje	GTIN / EAN
476147	MD-DCS BO module, 6x LSH-C/APC, OS2	0,16 kg	1 pza.	40393910421613

